W&B-INF-701

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

reenberg

Applicant

Harald Richter et al.

Applic. No.

09/917,549

Filed Title

July 27, 2001

Examiner

Allan W. Olsen

Method of Processing Organic Antireflection Layers Group Art Unit:

DECLARATION UNDER 37 C.F.R. § 1.131

We, Harald Richter, Stephan Wege, Maik Stegemann, inventors of this invention, hereby declare that:

The invention of the above-identified application was "reduced to practice" at least as early as October 26, 1999.

Enclosed, as corroborating evidence is the Invention Disclosure (Erfindungsmeldung), which is a pre-printed form signed by us on October 26, 1999.

We hereby declare that all statements made herein of our own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. § 1001 and such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

| Rareld Richter | | , |
|-----------------|--------------|----------------|
| Harald Richter | Stephan Wege | Maik Stegemann |
| Nov. 26th, 2002 | | |
| Date | Date | Date |

FAX PECEIVED

OFC 27 2002

GROUP 1780

W&B-INF-701

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant

Harald Richter et al.

Applic. No.

09/917,549

Filed

July 27, 2001

Title

Method of Processing Organic Antireflection Layers

Examiner

Allan W. Olsen

Group Art Unit; 1

1763

DECLARATION UNDER 37 C.F.R. § 1.131

We, Harald Richter, Stephan Wege, Maik Stegemann, inventors of this invention, hereby declare that:

The invention of the above-identified application was "reduced to practice" at least as early as October 26, 1999.

Enclosed, as corroborating evidence is the Invention Disclosure (Erfindungsmeldung), which is a pre-printed form signed by us on October 26, 1999.

We hereby declare that all statements made herein of our own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. § 1001 and such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Harald Richter Stephan Wege Maik Stegemann

11/25/02

Date Date

FAX RECEIVED

DEC 27 2002

GROUP 1700

W&B-INF-701

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant

Harald Richter et al.

Applic. No.

09/917,549

Filed

July 27, 2001

Title Examiner Method of Processing Organic Antireflection Layers

: Allan W. Olsen

Group Art Unit:

DECLARATION UNDER 37 C.F.R. § 1.131

We, Harald Richter, Stephan Wege, Maik Stegemann, inventors of this invention, hereby declare that:

The invention of the above-identified application was "reduced to practice" at least as early as October 26, 1999.

Enclosed, as corroborating evidence is the Invention Disclosure (Erfindungsmeldung), which is a pre-printed form signed by us on October 26, 1999.

We hereby declare that all statements made herein of our own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. § 1001 and such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

| Harald Richter | Stephan Wege | Maik Stegemann | |
|----------------|--------------|----------------------|--|
| Date | Date | 26. //. 2052 Date | |

FAX RECEIVED

DEC 27 2002

GROUP 1700

| 12-26-'02 13:01 FROM-Lerner eenhere | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| An +9549254 | 104 |
| baw Bitto | T-339 P23/26 |
| TOTOVIT No. | ersenden! |
| Ich/Wir (vor- und Nachname der/des Erfinderis) - weitere Angaben und Unterschrift[en] letzte Maik Stegemann, Stephan Wege, Harald Richter | It ante- |
| Wege, Harald Richter | Seite) Anzani der Datum der Aust |
| meldelnik | 1 Stillnder WSTerties |
| SiN, GaAs, Al Con org ARC mit L | 3 |
| Trockenätzung von org ARC mit hoher Selektivität zu darunterlisien CD Verlust und nur Merm/Frau Stoschek | ne Erfindung mit der Bezeich |
| I. An Vorgesetzten der/des Erfinder[s] Herm/Frau Steen | regenden Materialien (z.B. SiO Sion |
| Herm/Frau Stoschek | and der Lackmaske. |
| bitte, die nachstat | Eingang am: |
| a) Wann ging die Erfindungsmeldung bei Ihnen ein? | |
| b) Geht die Erfindung auf öffentlich geförderte Arbeiten zurück? c) Gibt es ein zugehner. | POSTEINGANG |
| c) Gibt es ein zurück? | 26. 0kt. 1999 |
| nein internes FuE-Project | 1 The |
| Nur bei ZT-Erfindungen auszufüllen: | Ab Eingang läuft gesetzliche Frist! |
| Entwicklungs - wei; | |
| projekt im Interesse von Bereich: | |
| d) Anmeldung wird empfohlen | chpartner: |
| Nosten trägt (Organisation | SWED |
| Die Effindung t | PRX RECT 27 2002 |
| Dienststellen zu befragen: | GROUP 1700 |
| 77.10.54 Hummer Of | CROUP |
| | Fröhlich - Schötz |
| II.b | 0 t. Nov. 1999 |
| II.a Die Erfindungsmeldung bitte an das Referat Ideenmanagement weiterleiten An das Referat Ideenmanagement weiterleiten | 1 Eingeno |
| Referat Ideenmanagement ATP - Container / Raum: 306 Dresden | |
| Dresden | Eingang am: |
| ZT GG VM Mch M | |
| Eng. 2 2 NOV. 1999 | Hummer |
| GR | 8 j. Nov. 1999 |
| Received from <+9549251101 > at 12/26/02 11:45:03 AM [Eastern Standard Time] | |
| at 12/26/02 11:45:03 AM (Eastern Standard Time) | HRG |
| a rone | HIL G66 |
| | 466 |

| | • |
|-------|-----|
| Blatt | 2/4 |

Aktenzeichen der PA

eenberg

| | | | Lines Editedung | neidst werden |
|----|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 4 | Welches technische | Problem soil durch | I ture cumous | golder wares |
| ١. | AAGICUES (COULTRAIN) | 1 | 140 | |

127-64

2. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst?

In welcher Weise löst Ihre Erfindung das angegebene technische Problem (geben Sie Vorteile an)?

4. Worin liegt der erfinderische Schritt?

5. Ausführungsbeispiel(e) der Erfindung.

1 Die Offnung der org ARC Schicht mittels Trockenatzen mit hoher Selektivität zu darunterliegenden anorg. Materialen wie SiO, SiN, GaAs.... (Selektivität > 1:50), mit sehr geringer Facettlerung der Lackmaske, Beibehältig der Lackmaske. Darüberhinaus wird die Beibehältig der Stellen Lackflanken und mit minimalem CD Verlust in der Lackmaske. Darüberhinaus wird die Selektivität zum Lack verbessert By the profit of Example in - 1880

2.-Bisherige org ARC Ätzungen waren entweder CD treu und hatten schlechte Selektivität zum SiO (Tiefen-Nonuniformity-Problem) oder hatten gute Selektivität und weiteten die CD's auf oder varursachten ein schräge Flanke im Lack und im org. ARC, was zu schrägen Flanken im Oxid in der nachfolgenden Oxidätzung führt. Die Facettierung des Lacks während der Atzung mit allen bekannten, zum unterliegenden Material wie SiO2, SiN, GaAs,... selektiven Chemien (z.B. N2/O2/(£i2/O2,...), ist ein großes Problem.

3.-Mit der engegebenen Chemie ist es das erste Mai möglich, sowoni die Anforderung der Selektivität zum o.-wir der angegebenen Chemie ist es das erste wal moglich, sowon die Ambrderung der Scientivität zum unterliegender Material, speziell SiO2, (bei starker Topologie sehr wichtig, z.B. M0 Ebene beim DRAM) als auch die Beibehaltung des Lackprofils unter minimaler CD Aufweitung gleichzeitig zu erreichen. CD Aufweitungen sind bei Technologien < 0,20 µm möglichst auf Null zu reduzieren, um einen funktionierenden Ätzprozeß zu erablieren, Beide Eigenschaften sind in dieser Ausprägung bisher nur einzeln und mit deutlichen Nachteilen bei der jeweils Beide Eigenschaft erfüllbar gewesen. Zusatzlich kann eine bessere Selektivität zum Lack erzielt werden.

24. Die Anwendung von H2 und N2 als Atzgase im (ME)RIE Reaktor. Denkbar ist ebenfalls eine Anwendung in ICP-, Helican-, ECR-Quellen mit gleicher Wirkungsweise.

In der MO Ebene des DRAM muß aus optischen und topographischen Gründen ein org. ARC eingesetzt werden. Dieser hat zum Teil erhebliche Dickenunterschiede aufgrund der darunter befindlichen Topologie. Der ARC muß geöffnet und überall vollständig entfemt werden, was im Zellenfeld eine starke Überatzung bedeutet, ohne die strukturellen Eigenschaften der Lackmaske zu beeinflussen und ohne das darunterliegende Oxid onne die strukturellen Eigenschaften der Lackmaske zu beeintlussen und onne das daruntenlegende Oxid anzugreifen (siehe Anhang). Dies ist mit der angeführten Chemie machbar. Überall wo drg. ARD zur Plangrisierung eingesetzt wird (z.B. auch AA Etch beim Logik und DRAM), muß dieser mit zum Teil großem Overetch entfernt werden, ohne die Lackmaske zu beeinflussen und ohne den Untergrund anzugreifen. Diese Anforderungen werden bei Technologien < 0,2µm zwingend notwendig. Diese Anforderungen werden durch die H2/N2 Chemie offallt.

Mary from send send then I see to be the

Probable of call or as

6. Zur weiteren Erläuterung sind als Anlagen beigefügt: Blatt der Darstellung eines oder mehrerer Ausführungsbeispiele der Erfindung; (talts möglich, Zeichnungen im PowerPoint (oder Designer-Format entertigen) 3 Blatt zusätzliche Beschreibungen (z.B. Laborberichte, Versuchsprotokolle); Blatt Literatur, die den Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, beschreibt; *) sonstige Unterlagen (z.B. Disketten, insbesondere mit Zeichnungen der Ausführungsbeispiele):

^{*)} Bitte Fotokopien oder Bonderdrucke aller zilierten Veröffentlichungen (Aufsätze vollständig: bei Büchern die relevanten Kepitel) mit vollständigen bibliographischen Deten delfügen.

| Blatt | 1 3/4 | Altenzeichen der PA |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Wek | he Dienststellen sind an der Erfindung interessiert? HL DD, HL WOS, ProMos, MchP, Rbg, Ess, EFK |
| | | le die Erfindung bereits erprobt (Durchführung von Versuchen, Anfertigung von Mustern)? |
| - | | nein 🗵 ja, Ergebnis: positiv |
| | | |
| 9. | Forw | reiche Erzeugnisse ist die Erfindung anwendbar? <u>alle Ebenen mit om ARC, DRAM, Logic Devices, etc.</u> |
| 10. | ist die | e Anwendung der Erfindung vorgesehen? |
| | | nein 🔀 ja, bei: S19 Speicher, S#7 Speicher, |
| 11. | lst eir | n auf der Erfindung beruhendes Erzeugnis geliefert oder ist eine Lieferung beabsichtigt? |
| • | ⊠ r | rein 🗀 ja, (voraussichtlich) am 📗 ; Bezeichnung des Erzeugnisses: |
| 12 | | ne Veröffentlichung der Erfindung beabsichtigt oder bereits erfolgt? |
| 12. | | |
| | | ein ja, (voraussichtlich) am in Buch, Zeitschrift: |
| 13. | | ne Mitteilung der Erfindung an Firmenfremde beabsichtigt oder bereits erfolgt? |
| | × n | ein [ja, (voraussichtlich) am an |
| 14. | Es wi | rd gebeten, soweit möglich, die folgenden Kriterien abzuschätzen: |
| | a | Umgehungsschwierigkeit |
| _ | | Umgehungslösung bekannt oder leicht realisierbar mit geringerem Aufwand in kurzer Zeit realisierbar |
| | | erfordert erheblichen Entwicklungs- oder technischen Aufwand |
| | | sind wirtschaftlich nicht vertretbar |
| | | Schutzrecht nicht umgehbar Grundsatzpatent, "Standard" |
| | b | Bedeutung für die Konkurrenz |
| | | Schutzrecht interessiert kaufn Interesse möglich |
| | | Interesse wahrscheinlich |
| | | große Bedeutung (Benutzung notwendig, Standard) |
| | C | Nachwelsmöglichkeit einer Verlatzung |
| | | Nachweis nicht möglich |
| | | Nachweis schwierig und sehr teuer Nachweis nur mit mittleren Aufwand möglich |
| | | Nachweis einfach (z.B. am Brzeugnis sichtbar, nicht umgehbarer Standard) |
| | d | Bedeutung für laufende und geplante eigene Produkte |
| | | (technische, funktionelle oder wirtschaftliche Verbesserung) |
| | | keine oder minimale Verbesserung geringe Verbesserung |
| _ | | mittlere Verbesserung |
| | | große oder sehr große Verbesserung |
| | e | Bedautung für langfristig realisierhare Produkte |
| | | keine oder minimale Verbesserung |
| | | geringe Verbesserung mittlere Verbesserung |
| | | große oder sehr große Verbesserung |
| | f | Benutzung (eigene) |
| | | sicher nicht |
| | | weniger wahrscheinlich |
| | | wahrscheinlich |
| | | fest geplant |
| | 8 | Sonstiges Weltere Hinweise oder nähere Angaben zu Standards, zur zukünftigen Bedeutung, zur Relevanz für |
| | | einzelne Länder usw. |
| | h | Marktvolumen |
| | | Die Summe der zu erwartenden weltweiten Umsätze auf dem von der Erfindung betroffenen technischen Gebiet. |

15. Angaben zur Person des/der Erfinder[s] (Erfinder 1 - 4 hier eintragen. Für weitere Erfinder bitte Zusatzblatt beifügen):

| Name | Wege | Stegemann | Richter | 30.7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Geburtsname | | | | |
| Vorname | Stephan | | Harald | |
| akad. Grad/Titel/Beruf | DiplPhys. | DiplPhys. | Dr. rer. nat. / Dipl. | |
| zum Zeitpkt. der Erfindung: Werk- stud /Diplomand/Doktorand? | ja ☐ bitte Vertra beifügen | - 13 | Phys. ja bitte Vertrag | ja Ditte Vertrag |
| Tätigkeit/Stellung im Betrieb (z.B. Laborvorsteher u.ä.) | Koordination Fab Cluster Bereich Etc | Fachberater ECVD | beifügen Wissenschaftlicher Mitarbeiter | beifügen |
| Arbeitgeber falls nicht Siemens AG | Infineon Technolog | | Institut für Halbleiterphysik GmbH | |
| Bereich | MP | MP | Technologie | |
| Abteilung | MP FE PI | ETCH | Process Research | |
| Standort | DD. | DD : | WKorsing-Str. 2 15230 Frankfurt (Oder) | |
| Telefon (Amt) | 0351/886-7911 | 0351 / 886 2439 | 0335-5625-159 (542) | |
| Telefax (Amt) | 0351/886-7902 | 0351 / 886 2291 | 0335-5625-327 | |
| E-Mail | Stephan.wege@infid | e Maik.Stegmann@infineo n.com | hhrichter@ihp-ffo.de | |
| Staatsangehörigkeit | deutsch | deutsch . | D | |
| Privatanschrift | · | | | |
| Straße, Haus-Nr. | Hauptstr. 7a | Schunckstraße 3 | Rebhuhnweg 1 | |
| Postleitzahl, Wohnort | 01474 Dresden- Weißig | 01157 , Dresden | 15234 Frankfurt (Oder) | |
| Geburtsdatum | 10.11.1963 | 30.05.1969 | 20.05.1958 | |
| Abrechnende Personaldienststelle oder APD-Nr. *) | 623 | 623 | | |
| ∋rsonalnummer *) | 001029 | 001621 | MA/VPAVS | < |
| Ist dies Ihre 1. Erfindung? | ☐ ja | ☐ ja | ia ia | . 🔲 ja |
| Liegt die Erfindung auf a) Ihrem Arbeitsgebiet? b) einem anderen Arbeitsge- | ⊏ja ⊠ nei | n ☐ ja ⊠ nein | □ja ⊠ nein | □ ja □ nein |
| biet Ihres Arbeitgebers? | ⊠ja | n ⊠ ja 🔲 nein | ⊠ja ⊑nein | _ ∐ja |
| 17. Welchen Anteil an der Erfindung haben Sie? | 40 % | 40 % | 20 % | % |
| 18. Wurde oder wird die Erfindung auch als VV gemeldet? | □ ja nei | | | janein |
| Falls Sie die Erfindung als freie Erfindung an- sehen, bitte begründen: | 30822 | 340 141 | 390593 | |
| 20. Meines/unseres Wissens sind keine weiteren Personen an der Erfindung beteiligt. | Kles | . Seq | Harde P. O. | |
| | (Unterschrift) | (Unterschrift) | (Unterschrim) | (Cateschrift) |

FAX RECEIVE BOOK
DEC 2.7 2002
GROUP 1700

^{*)} Bitte aus Firmenausweis oder Gehaftsabrechnung entnehmen